
SEAJ News Release

2017年5月19日発行 No. 325

SEAJ BB レシオ 日本製 半導体・FPD（速報値）発表中止のご案内

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、半導体・FPD 製造装置のBB レシオ速報値(3ヶ月平均)について2017年4月度よりその発表を中止することとしました。この決定は、一部、統計会員の受注データ提供の方針変更により、受注高の集計ができなくなったためです。

なお販売高については、「日本製 半導体・FPD 製造装置 販売高（速報値）」として従来とおり発表いたします。2017年4月度は、5月22日(月)16:00を予定しております。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

<お問い合わせ先>

一般社団法人 日本半導体製造装置協会 広報部

TEL : 03-3261-8261 (担当 : 平柳)

Web : <http://www.seaj.or.jp> E-mai : hirayanagi@seaj.or.jp

SEAJ 一般社団法人 日本半導体製造装置協会

〒102-0085 東京都千代田区六番町3 六番町SKビル6階

Tel.03-3261-8261 Fax.03-3261-8263

Semiconductor Equipment Association of Japan